

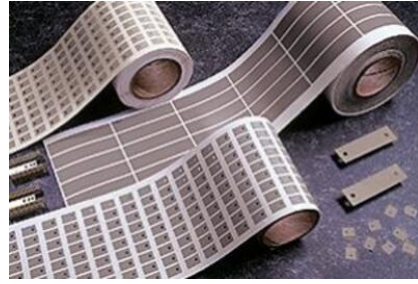
## SIL PAD TSP 1800ST

Sil-Pad®1500ST

SIL PAD TSP 1800ST

Electrically Insulating, Thermally Conductive, Soft Tack  
Elastomeric Material

- Lämpöimpedanssi: 0.23°C-in<sup>2</sup>/W (@50 psi)
- Luonnostaan tahmea molemmilta puolilta
- Alusta on uudelleenasetettavissa
- Erinomainen lämmönsiirto
- Automaattinen sijoittaminen ja annostelu



### TUOTEKUVAUS

BERGQUIST® SIL PAD TSP 1800ST on lasikuituvahvisteinen lämpöliitäntämateriaali, joka on luonnostaan tahmea molemmilta puoliltaan. BERGQUIST SIL PAD TSP 1800ST tarjoaa paremman lämmönsiirron suorituskyvyn verrattuna kilpailijoiden lämpöliitäntämateriaaleihin.

BERGQUIST SIL PAD TSP 1800ST toimitetaan arkki- tai rullamuodossa erinomaisen automaattisen annostelun ja sijoittamisen mahdollistamiseksi suurissa määrissä valmistettaviin kokoonpanoihin. BERGQUIST SIL PAD TSP 1800ST on tarkoitettu asennettavaksi elektronisen teholaitteen ja sen lämmönpoistimen väliin.